

2021年10月18日

これまでも、これからも。

# NEWS RELEASE

Safety &  
Value

 TMES株式会社

東京都港区芝浦 4-13-23

## 第6回 スマートビルディング EXPO 出展および専門セミナーのお知らせ

スマートビルディング EXPO は、毎年秋季に大阪、冬季に東京にて、先端技術に特化した建築総合展内で、盛大に開催されております。また、併催のセミナーとして、技術開発、業界動向など、様々なテーマにて講演が予定されており、当社は下記の通り、出展、および専門セミナーへ登壇いたします。

### 記

#### 1. 展示会概要

展示会名	第6回 スマートビルディング EXPO (あらゆる建築物を対象とした建築総合展 「ジャパンビルド -建築の先端技術展-」内で開催)
概要	「ZEB」「ビル向けIoT」「i-Construction」など、次世代ビル設計・工事・管理に必要なあらゆる技術が一堂に出展される展示会
URL	<a href="https://www.smartbuilding.jp/ja-jp/about/outline.html">https://www.smartbuilding.jp/ja-jp/about/outline.html</a>
開催期間	2021年12月6日(月)～2021年12月8日(水)
会場	東京ビッグサイト 西展示棟
昨年度来場者数	15,911名(住宅・ビル・施設 Week 事務局 発表)

#### 2. 出展概要

概要	当社のブースでは、『省力化』『省人化』『省エネ化』をキーワードにした製品及びサービスを展示しております。また、新商品の展示もいたします。以下のURLをクリックいただくと、出展情報の閲覧や商品パンフレットのダウンロードが可能です。
URL	<a href="https://www.wsew-build.jp/ja-jp/search/2021/tokyo/directory/details.org-f0f7fd6f-49ed-4281-8e68-f1215fafecaf.html#/">https://www.wsew-build.jp/ja-jp/search/2021/tokyo/directory/details.org-f0f7fd6f-49ed-4281-8e68-f1215fafecaf.html#/</a>

### 3. セミナー概要

テーマ	スマートビルディングに向けた3つの"省" ～省エネ・省リスク・省人化～
内容	スマートビルディング推進には、ライフサイクルコスト最適化は必要不可欠です。これを実現するためには、日常の安定稼働とエネルギー及びメンテナンスコストの縮減が必要です。LCC 最適化を支える施設管理の立場で、省エネルギー・省リスク・省人化について、当社の取り組み事例とともにご紹介します。
講演日時	2021年12月8日(水) 12:15～13:00
会場	東京ビッグサイト 西展示棟内 講演会場
登壇者	T M E S 株式会社 執行役員営業本部長 西片 一成
申し込み	講演への参加には事前申し込みが必要です。座席数には限りがございますので、お早めにお申し込みください。 ※オンライン配信はございません 【申込ページ】 <a href="https://reed-speaker.jp/Seminar/japan_build_tokyo2021/top/?id=SBD">https://reed-speaker.jp/Seminar/japan_build_tokyo2021/top/?id=SBD</a>

本件に関するお問い合わせ先

T M E S 株式会社 経営企画部 CSR 推進室 佐藤、中山  
TEL : 03-6453-6691 E-mail : tmkouhou@tte-net.com